



ZL30321GGG2

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | ZL30321GGG2 | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Micrel / Microchip Technology | Starea stocului | 5298 pcs stock |
| Descriere produs | IC NETWORK SYNCHRONIZE 100LFBGA | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | ZL30321.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBTINEȚI O OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de ZL30321GGG2

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensiune - Aprovizionare | - | Pachetul dispozitivului furnizor | 100-CABGA (9x9) |
| Serie | - | Raport - intrare: ieșire | 11:9 |
| Pachet / Caz | 100-FBGA | Pachet | Tray |
| PLL | Yes | producție | LVC MOS |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de circuite | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Scop principal | Ethernet, SONET/SDH/PDH, Telecom |
| Intrare | LVC MOS | Frecvență - Max | 125MHz |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | Numărul produsului de bază | ZL30321 |

Vești înrudite



Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FutureBorgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserGoogle Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/07/4

2023/08/30

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Un raport de progres reram

2023/04/26

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17